

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-055

苏州易德龙科技股份有限公司

关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行

申请增加综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合授信额度人民币15,000万元。现将相关内容公告如下：

一、已审批授信额度情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申请人民币综合授信额度合计人民币136,000万元，美元综合授信额度合计美元750万元。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、本次拟增加的授信额度情况

为保障公司生产经营和业务发展的需要，公司拟在申请通过的综合授信额度基础上向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合授信额度人民币15,000万元，即由原授信额度10,000万元增加至25,000万元（含本数），授信期限自上述新增额度经公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过新的年度授信议案之日止。本次增加人民币15,000万元银行综合授信额度后，公司2026年度向银行申请人民币综合授信额度合计人民币151,000万元，美元综合授信额度合计美元750万元。

融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同（协议）为准，并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相

关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日